

## SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

**C25 PROCÉDÉS ÉLECTROLYTIQUES OU ÉLECTROPHORÉTIQUES; APPAREILLAGES À CET EFFET****C25D PROCÉDÉS POUR LA PRODUCTION ÉLECTROLYTIQUE OU ÉLECTROPHORÉTIQUE DE REVÊTEMENTS; GALVANOPLASTIE (fabrication de circuits imprimés par dépôt métallique H05K 3/18); JONCTION DE PIÈCES PAR ÉLECTROLYSE; APPAREILLAGES À CET EFFET (protection anodique ou cathodique C23F; croissance des monocristaux C30B) [2, 6]**

- 1/00 Galvanoplastie [2]**
- 1/02 • Tubes; Anneaux; Corps creux [2]
- 1/04 • Fils; Bandes; Feuilles [2]
- 1/06 • Miroirs entièrement métalliques [2]
- 1/08 • Articles perforés ou foraminés, p.ex. tamis (C25D 1/10 a priorité) [2]
- 1/10 • Moules; Masques; Mandrins [2]
- 1/12 • par électrophorèse [2]
- 1/14 • • de matières inorganiques [2]
- 1/16 • • • Métaux [2]
- 1/18 • • de matières organiques [2]
- 1/20 • Séparation d'avec les électrodes des objets formés par celles-ci [2]
- 1/22 • • Composés facilitant le détachement [2]
- 2/00 Jonction de pièces par électrolyse [6]**
- 3/00 Dépôts de métaux par voie électrolytique; Bains utilisés [2]**
- 3/02 • à partir de solutions (C25D 5/24-C25D 5/32 ont priorité) [2]
- 3/04 • • de chrome [2]
- 3/06 • • • à partir des solutions de chrome trivalent [2]
- 3/08 • • • Dépôt de chrome noir [2]
- 3/10 • • • caractérisés par les constituants organiques utilisés pour le bain [2]
- 3/12 • • de nickel ou de cobalt [2]
- 3/14 • • • à partir de bains contenant des composés acétyléniques ou hétérocycliques [2]
- 3/16 • • • • Composés acétyléniques [2]
- 3/18 • • • • Composés hétérocycliques [2]
- 3/20 • • de fer [2]
- 3/22 • • de zinc [2]
- 3/24 • • • à partir de bains de cyanure [2]
- 3/26 • • de cadmium [2]
- 3/28 • • • à partir de bains de cyanure [2]
- 3/30 • • d'étain [2]
- 3/32 • • • caractérisés par les constituants organiques utilisés pour le bain [2]
- 3/34 • • de plomb [2]
- 3/36 • • caractérisés par les constituants organiques utilisés pour le bain [2]
- 3/38 • • de cuivre [2]
- 3/40 • • • à partir de bains de cyanure [2]
- 3/42 • • de métaux légers [2]
- 3/44 • • • Aluminium [2]
- 3/46 • • d'argent [2]
- 3/48 • • d'or [2]
- 3/50 • • de métaux du groupe du platine [2]
- 3/52 • • • caractérisés par les constituants organiques utilisés pour le bain [2]
- 3/54 • • de métaux non prévus dans les groupes C25D 3/04-C25D 3/50 [2]
- 3/56 • • d'alliages [2]
- 3/58 • • • contenant plus de 50% en poids de cuivre [2]
- 3/60 • • • contenant plus de 50% en poids d'étain [2]
- 3/62 • • • contenant plus de 50% en poids d'or [2]
- 3/64 • • • contenant plus de 50% en poids d'argent [2]
- 3/66 • à partir de bains fondus [2]
- 5/00 Dépôts de métaux par voie électrolytique caractérisés par le procédé; Prétraitement ou post-traitement des pièces [2]**
- 5/02 • Dépôts sur des surfaces déterminées [2]
- 5/04 • Dépôts avec électrodes mobiles [2]
- 5/06 • • Dépôts à la brosse ou au tampon [2]
- 5/08 • Dépôts avec déplacement de l'électrolyte, p.ex. dépôts par projection de l'électrolyte [2]
- 5/10 • Dépôts de plusieurs couches du même métal ou de métaux différents (pour les paliers C25D 7/10) [2]
- 5/12 • • au moins une couche étant du nickel ou du chrome [2]
- 5/14 • • • plusieurs couches étant du nickel ou du chrome, p.ex. couches doubles ou triples [2]
- 5/16 • Dépôts de couches d'épaisseur variable [2]
- 5/18 • Dépôts au moyen de courant modulé, pulsé ou inversé [2]
- 5/20 • Dépôts au moyen d'ultrasons [2]
- 5/22 • Dépôts combinés avec un traitement mécanique [2]
- 5/24 • Dépôts sur des surfaces métalliques auxquelles un revêtement ne peut être facilement appliqué (C25D 5/34 a priorité) [2]
- 5/26 • • sur des surfaces de fer ou d'acier [2]
- 5/28 • • sur des surfaces de métaux réfractaires [2]
- 5/30 • • sur des surfaces de métaux légers [2]
- 5/32 • • sur des surfaces d'actinides [2]
- 5/34 • Prétraitement des surfaces métalliques à revêtir de métaux par voie électrolytique [2]
- 5/36 • • de fer ou d'acier [2]
- 5/38 • • de métaux réfractaires ou de nickel [2]
- 5/40 • • • Nickel; Chrome [2]
- 5/42 • • de métaux légers [2]
- 5/44 • • • Aluminium [2]
- 5/46 • • d'actinides [2]

5/48	• Post-traitement des surfaces revêtues de métaux par voie électrolytique [2]	13/12	• caractérisés par l'objet revêtu [2]
5/50	• • par traitement thermique [2]	13/14	• • Tubes; Anneaux; Corps creux [2]
5/52	• • par brillantage ou brunissage [2]	13/16	• • Fils; Bandes; Feuilles [2]
5/54	• Dépôts de métaux par voie électrolytique sur des surfaces non métalliques (C25D 7/12 a priorité) [2]	13/18	• utilisant un courant modulé, pulsé ou inversé [2]
5/56	• • de matières plastiques [2]	13/20	• Prétraitement [2]
		13/22	• Entretien ou Conduite [2]
		13/24	• • Régénération des bains [2]
<b>7/00</b>	<b>Dépôts de métaux par voie électrolytique caractérisés par l'objet à revêtir [2]</b>	<b>15/00</b>	<b>Production électrolytique ou électrophorétique de revêtements contenant des matériaux incorporés, p.ex. particules, "whiskers", fils [2]</b>
7/02	• Fermetures à curseur [2]	15/02	• Procédés combinés électrophorétiques et électrolytiques [2]
7/04	• Tubes; Anneaux; Corps creux [2]		
7/06	• Fils; Bandes; Feuilles [2]	<b>17/00</b>	<b>Eléments structurels, ou leurs assemblages, des cellules pour revêtement électrolytique</b> (appareils pour le transport en continu d'objets dans les bains B65G, p.ex. B65G 49/00; dispositifs électriques, voir les endroits appropriés, p.ex. H01B, H02G) [2]
7/08	• Miroirs; Réflecteurs [2]	17/02	• Cuves; Installations s'y rapportant [2]
7/10	• Paliers [2]	17/04	• • Cadres ou structures de support extérieurs à la cellule [2]
7/12	• Semi-conducteurs [2]	17/06	• Dispositifs pour suspendre ou porter les objets à revêtir [2]
<b>9/00</b>	<b>Revêtements électrolytiques autrement qu'avec des métaux</b> (C25D 11/00, C25D 15/00 ont priorité; revêtements électrophorétiques C25D 13/00) [2]	17/08	• • Claies [2]
9/02	• avec des matières organiques [2]	17/10	• Electrodes [2]
9/04	• avec des matières inorganiques [2]	17/12	• • Forme ou configuration (C25D 17/14 a priorité) [2]
9/06	• • par des procédés anodiques [2]	17/14	• • pour dépôt au tampon [2]
9/08	• • par des procédés cathodiques [2]	17/16	• Appareils pour le revêtement électrolytique de petits objets en vrac [2]
9/10	• • • sur le fer ou l'acier [2]	17/18	• • comportant des récipients fermés [2]
9/12	• • • sur les métaux légers [2]	17/20	• • • Tonneaux horizontaux [2]
<b>11/00</b>	<b>Revêtements électrolytiques par réaction de surface, c. à d. par formation de couches de conversion [2]</b>	17/22	• • comportant des récipients ouverts [2]
11/02	• Anodisation [2]	17/24	• • • Tonneaux inclinés [2]
11/04	• • de l'aluminium ou de ses alliages [2]	17/26	• • • Paniers oscillants [2]
11/06	• • • caractérisée par les électrolytes utilisés [2]	17/28	• • comportant des moyens pour déplacer les objets individuellement à travers l'appareillage pendant le traitement [2]
11/08	• • • • contenant des acides inorganiques [2]		
11/10	• • • • contenant des acides organiques [2]	<b>19/00</b>	<b>Installations pour opérer des revêtements électrolytiques [2]</b>
11/12	• • • Anodisation en plusieurs étapes, p.ex. dans différents bains [2]	<b>21/00</b>	<b>Procédés pour l'entretien ou la conduite des cellules pour revêtement électrolytique [2]</b>
11/14	• • • Production de couches colorées en totalité [2]	21/02	• Chauffage ou refroidissement [2]
11/16	• • • Prétraitement [2]	21/04	• Enlèvement des gaz ou des vapeurs [2]
11/18	• • • Post-traitement, p.ex. bouchage des pores (laquage B44D) [2]	21/06	• Filtration [2]
11/20	• • • • Post-traitement électrolytique [2]	21/08	• Rinçage [2]
11/22	• • • • pour produire des couches colorées [2]	21/10	• Agitation des électrolytes; Déplacement des claies [2]
11/24	• • • • Post-traitement chimique [2]	21/11	• Utilisation de couches protectrices superficielles sur les bains électrolytiques [3]
11/26	• • de métaux réfractaires ou de leurs alliages [2]	21/12	• Commande ou régulation (commande ou régulation en général G05) [2]
11/28	• • d'actinides ou de leurs alliages [2]	21/14	• • Addition commandée des composants de l'électrolyte [2]
11/30	• • de magnésium ou de ses alliages [2]	21/16	• Régénération des bains [2]
11/32	• • de matériaux semi-conducteurs [2]	21/18	• • d'électrolytes (C25D 21/22 a priorité) [2]
11/34	• • de métaux ou d'alliages non prévus dans les groupes C25D 11/04-C25D 11/32 [2]	21/20	• • des solutions de rinçage (C25D 21/22 a priorité) [2]
11/36	• Phosphatation [2]	21/22	• • par échange d'ions [2]
11/38	• Chromatage [2]		
<b>13/00</b>	<b>Revêtements électrophorétiques</b> (C25D 15/00 a priorité; appareils pour le transport en continu d'objets dans les bains B65G, p.ex. B65G 49/00; compositions pour revêtements électrophorétiques C09D 5/44) [2]		
13/02	• avec des matières inorganiques [2]		
13/04	• avec des matières organiques [2]		
13/06	• • polymères [2]		
13/08	• • • par polymérisation <i>in situ</i> de monomères [2]		
13/10	• caractérisés par les additifs utilisés [2]		